## МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ СТРУКТУР КРЕМНИЙ-НА-ИЗОЛЯТОРЕ

## И.Е. Тысченко Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск, Россия

Основным ограничением области практического применения структур кремний-на-изоляторе (КНИ) является накопление "аномально положительных зарядов" в диэлектрике. Накопление таких зарядов часто приводит к деградации изолирующего слоя  $SiO_2$ , а также влияет на параметры приборов и схем, сформированных в верхнем слое КНИ, путем ограничения их стабильности во времени и снижения радиационной стойкости.

В работе рассмотрен метод повышения радиационной стойкости КНИ структур путем модифицирования захороненного диэлектрика ионами  $F^+$ ,  $N^+$ ,  $Si^+$  или  $Ge^+$ . Метод основан на особенностях физико-химических свойств имплантированных атомов в матрице  $SiO_2$ . Исследованы свойства КНИ структур с ионно-модифицированным захороненным диэлектриком в зависимости от дозы и энергии ионов. Установлено, что имплантация ионов  $Si^+$  и  $Ge^+$  дозами выше  $10^{16}$  см $^{-2}$  сопровождается снижением фиксированного заряда в окисле и практически не влияет на величину плотности поверхностных состояний на границе сращивания. Ионизирующее облучение таких структур вплоть до доз  $10^6$  рад не приводит к заметному сдвигу сток-затворных вольтамперных характеристик транзисторных структур.

Имплантация захороненного слоя  $SiO_2$  ионами  $F^+$  или  $N^+$  приводит к генерации ловушек отрицательных зарядов вблизи границы сращивания КНИ структуры. В случае ионов  $F^+$  ключевым параметром, ответственным за плотность отрицательного встроенного заряда является доза ионов фтора. Эффект энергии ионов оказывается существенным в случае имплантации ионов  $N^+$ , в то время как в случае  $F^+$  энергия ионов играла менее заметную роль. Полученные данные обсуждаются в рамках особенностей взаимодействия имплантированных атомов в матрице  $SiO_2$ .